

Đẩy mạnh hợp tác phát triển công nghệ bán dẫn và vi mạch tại Việt Nam

Ngày 29/11/2023 tại Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm đẩy mạnh hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ bán dẫn và vi mạch tại Việt Nam với 2 doanh nghiệp là: Công ty TNHH LG Electronics Development Việt Nam (LGEDV) và Công ty TNHH LG CNS Việt Nam (LGCNS).



PGS.TS Phạm Văn Đông - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết, Thỏa thuận hợp tác với 2 đối tác sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin cũng như hoạt động nghiên cứu - ứng dụng công nghệ của Trường và doanh nghiệp. Hiện nay, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy mô lớn đã đầu tư vào Việt Nam trong ngành công nghiệp vi mạch và bán dẫn, chính vì thế, các cơ sở đào tạo tại Việt Nam, trong đó có Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đang tập trung triển khai đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, nhất là kỹ sư thiết kế vi mạch. Do vậy, bên cạnh việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này, Nhà trường sẽ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực khác như cơ khí, tự động hóa...

Đại diện LGEDV và LGCNS đánh giá cao chất lượng nguồn nhân lực được Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đào tạo. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa công tác đào tạo gắn với thực tiễn, LGEDV và LGCNS đề nghị Trường tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến nội dung, định hướng hợp tác trong thời gian tới như: xây dựng các khóa học, mời chuyên gia nước ngoài (trong đó có Hàn Quốc) tham gia vào quá trình đào tạo tại Trường; đồng thời tiến hành tổ chức khóa đào tạo/tập huấn nhằm cập nhật những kiến thức và công nghệ mới nhất cho sinh viên...

Phong Vũ

Nguồn: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM.